

(第3種郵便物認可)

サイ・テク
こらむ

知と技の発信

【488】

埼玉大学・理工学研究の現場

「真空」という言葉を聞いて、皆さんほどのよつた状態を想像するでしょうか。空気などの物質が全くない空間、あるいは宇宙空間などを思い浮かべる人もいるかもしません。

日本産業規格（JIS）の定義によれば、真空とは「大気圧よりも低い圧力の気体で満たされた空間内の状態」とされています。この定義に従えば、真空は身の回りのさまざまなものに存在する」といふことがあります。例えば、掃除機の内部はモーターで回転するファンによって空気が押し出されて圧力の低い状態すなわち真空になっています。そのため外部との差圧によってノズルから空気が流れ込み、ちらりごみが一緒になって吸い込まれるのであります。

私たちの研究室では、太陽電池や発光ダイオード(LED)などの光・電子デバイスに利用するための半導体材料の研究をしています。デバイスの動作部分を構成する半導体は多くの場合薄い膜状、つまり

薄膜ですが、そのような半導体薄膜を作る際にも真空が欠かせません。代表的な半導体薄膜作製法の一つである分子線エピタキシー法では、真空容器内で原料となる物質を加熱して蒸発し、対向して設置された基板表面に付着させる

ように身近な例を挙げましょ

う。人間が呼吸をする際は、肺が膨らむことで内圧を下げ、口や鼻を通して外部の空気を取り込みます。つまりこの瞬間にも皆さんは真空をつくり、利用していると言えるのです。これらは圧力差により生じる気体の流れを利用した例ですが、他にも酸素のような反応性の高い気体分子を取り除いて食品を保存する真空パックや、真空の中の基板表面に飛び込んだときたりに到達する前に衝突したり、堆積した原料の原子・分子が基板表面に余計な気体分子があると、蒸発するため、一緒に薄膜内に取り込まれてしまします。

そのため真空ポンプを使って残りガスを排気し、真空容器内を大気圧に對し1千億分の1以下という低い圧力にしています。このレベルの真空は超高真空と呼ばれ、容器内で原子や分子は互いに衝突せず直進し、また清浄な基板表面を長時間維持することができるようになります。

このよつた真空を利用して半導

子の薄膜堆積法は、半世紀以上前

から用いられている古い技術です

が、真空ポンプや真空計測器など

周辺機器の発展とともに高度化さ

れ続け、今なお新しい材料やデバ

イスを開発する上で欠かせないも

のとなっています。

真空技術と半導体薄膜

八木修平准教授



やぎ・しゅうへい 1976年生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。物質・材料研究機構特別研究員、東京大学先端科学技術研究センター特任助教、埼玉大学助教などを経て2015年から現職。専門は半導体工学。特に化合物半導体による新規太陽電池材料の研究に従事。

